**《第二十届中国覆铜板技术研讨会》赞助征集办法**

《第二十届中国覆铜板技术研讨会》拟定于2019年10月17日-19 日在江苏省苏州市**“苏州珀丽春申湖度假酒店”**召开。鉴于每届研讨会都有众多企业积极利用这一有效平台进行宣传，为会议提供赞助。为了回报赞助单位对协会工作的支持，现对赞助与服务有关事项说明如下：

**一、赞助与服务**

**赞助额在5000元及10000元以上**

**①** 在会议室主席台上布置的电子屏（或大型彩色喷绘背景图）、会议代表证、会议邀请书、协会网站、协会资讯上作为赞助单位出现；

**②** 将赞助方的宣传资料分装在每个代表的资料袋中；

**③** 将赞助方的商务宣传报告收录在《第二十届中国覆铜板技术研讨会论文集——电子版》中（以下简称《论文集》）；

**④** 在会前及会议休息期间播放赞助企业介绍PPT（由公司自行设计PPT一页）；

**⑤** 赞助单位易拉宝展示（由公司自愿自行设计制作，尺寸为：80cm(宽)\*200cm(高)）；

**⑥** 按赞助额大小，赞助单位的彩色广告（广告内容由公司提供，必须真实可靠，由此引发的纠纷一律由公司负责）依次收集在《论文集》里；

**⑦** 赞助额最大者，作为协办单位出现；安排公司领导在开幕式主席台就座并致辞。

注：资讯宣传：会议结束后在资讯上用彩色刊印赞助单位名片，内容包括单位名称、徽标、地址、电话、传真、网址、Email等。

**二、相关事项：**

**1、**凡有意向提供赞助的单位，请填写回执表，用传真或电子邮件发回协会秘书处，并将赞助费用同时通过银行汇至协会账户。在《论文集》中所收集的宣传资料，请于10月8日前用电子邮件发回协会秘书处。

**2、会议赞助通信联络：**

联系人：王晓艳 13609146084

电 话：029-33335234

传 真：029-33335234 E-mail：ccla33335234@163.com

网 址：[www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn/)

**3、汇款事项：**

**帐 户: 中国电子材料行业协会**

**开户银行: 工行北京香河园支行**

**账 号: 0200 0191 0900 0125 724**

**中国电子材料行业协会覆铜板分会秘书处**

**《第二十届中国覆铜板技术研讨会》组委会**

**2019年7月9日**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**《第二十届中国覆铜板技术研讨会》赞助单位回执**

赞助单位（签章）： 2019年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| E-mail |  | 广告资料  发出日期 |  |
| 赞助金额（元、大写） |  | 汇出日期 |  |